



2018年9月13日

各位

会社名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
 代表者名 代表取締役社長 味岡 桂三
 コード番号 7173 東証第一部
 問合せ先 経営企画部長 澁谷 浩
 (TEL 03-5341-4301)

「知的財産マッチング会」の開催について

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ（代表取締役社長 味岡 桂三）並びに当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信）（以下、「当社グループ」といいます。）は、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下、「東京都中小企業振興公社」といいます。）、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団（以下、「川崎市産業振興財団」といいます。）と共催し、下記のとおり、知的財産マッチング会を開催しますので、お知らせいたします。

本マッチング会では、大企業等による開放特許（シーズ）の紹介を行い、開放特許の活用ニーズがある中小企業の皆さまに大企業等との個別面談の場を提供いたします。当社グループ、東京都中小企業振興公社、川崎市、川崎市産業振興財団の協働の下、行政区域を越えた広域的なマッチングの実施により、中小企業の新たな事業展開をサポートいたします。

記

1. 「知的財産マッチング会」の概要について

日時	2018年11月6日（火）14：00～17：50
場所	川崎市コンベンションホール ホールC 住所：神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目276番地1 パークシティ武蔵小杉ザ ガーデン タワーズイースト2階
定員	50名（先着順・要申込み）
参加費用	無料
主催	東京きらぼしフィナンシャルグループ、きらぼし銀行 東京都中小企業振興公社、川崎市、川崎市産業振興財団
主な内容	（1）大企業・研究開発機関による技術シーズ発表 （2）大企業・研究開発機関と参加企業との個別面談 ※プログラムの詳細は別紙をご参照ください。

※申込方法 所定の参加申込書を記入の上、FAXにてお申込みください。

（締め切り：10月30日）

【お問い合わせ先（事務局）】

東京きらぼしフィナンシャルグループ連携推進室 TEL 03-6447-5823 FAX 03-3404-5117

2. 今後の取組みについて

今後とも、当社グループは、東京都中小企業振興公社、川崎市との連携により、継続的に地域中小企業の事業展開に関するサポートを実施し、総合金融サービスの提供を通じて、地域社会の発展に貢献してまいります。

※ 当社グループは2016年3月23日に東京都中小企業振興公社と「業務連携・協働に関する覚書」、2017年3月10日に川崎市と「産業振興に関する包括連携協定」を締結しております。

以上

知的財産マッチング会のご案内

～大企業・研究開発機関等の特許を活用した新たな事業展開を支援します～

日時

2018年11月6日(火) 14:00～17:50

会場

川崎市コンベンションホール ホールC

神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目276番地1

裏面【セミナー参加申込書】に地図を表記しております。

参加費

無料!!

定員

50名(先着順・要申込み)

【主催】 東京きらぼしフィナンシャルグループ、きらぼし銀行
(公財)東京都中小企業振興公社、川崎市、(公財)川崎市産業振興財団

【申込方法】 裏面の参加申込書を記入し、FAXにて10月30日(火)までにお申込みください。
登壇企業との個別面談を希望される場合は、希望企業・時間帯もご選択ください。

プログラム

14:00 開会

14:05 知的財産マッチングについて概要説明

14:20 大企業・研究開発機関等による開放特許等の紹介(シーズ プレゼンテーション)

登壇企業	研究開発シーズ例
NTT <14:20-14:40>	<ul style="list-style-type: none"> ■平面シートに凹凸触感を与える技術 ■静止物体に動きの印象を与える光投影技術 ■個人を特定せずお勧め商品を紹介する技術 ■頭と本体をお湯で分離できるネジ
富士通 <14:40-15:00>	<ul style="list-style-type: none"> ■印刷画像へのコード埋込技術 ■3Dデジタイジング技術 ■水性植物性塗料 ■指先で文字入力可能なウェアラブルデバイス技術
富士通 セミコンダクター <15:00-15:20>	<ul style="list-style-type: none"> ■温度センサー付き電子タグ ■迷子検知システム ■商品への関心度情報を収集するシステム ■圧力を加えると情報を表示するカード
休憩 (15:20-15:30)	
JR東日本 <15:30-15:50>	<ul style="list-style-type: none"> ■パンチ、ダイ、プレス方法、プレス機械の加工プログラム作成装置 ■安全かつ確実にゴミを取り除ける樋部材 ■補修作業効率を向上させる階段用化粧材
日産自動車 <15:50-16:10>	<ul style="list-style-type: none"> ■高い面圧に耐える厚膜創成技術 ■導電性高分子繊維 ■レーザー溶接品質モニタリング技術 ■音源可視化装置
NHKエンジニアリング システム <16:10-16:30>	<ul style="list-style-type: none"> ■カット点検出技術 ■オブジェクト認識を利用した画像検索技術 ■書き起こし支援技術 ■話速変換技術
東京都立産業技術 研究センター <16:30-16:50>	<ul style="list-style-type: none"> ■天然繊維の有機導電加工と活用 ■通訳ロボット実現のための音声処理の開発 ■広角監視カメラ映像からの人物動作認識手法の開発

※登壇企業、発表シーズは予定となっており、変更の可能性がございます。

※各企業・研究開発機関等のHPに上記以外のシーズについても掲載されている場合がございます。あわせてご参照ください。

●お問い合わせ先(受付時間:平日9:00～17:00)

東京きらぼしフィナンシャルグループ 連携推進室 TEL.03-6447-5823

(FAX 送付先) お申込みは下記事務局宛てにお願いいたします。

2018年11月6日開催 知的財産マッチング会

事務局 東京きらぼしフィナンシャルグループ連携推進室

FAX 03-3404-5117

マッチング会 申込書

応募締切:2018年10月30日(火)

ふりがな			
貴社名			
参加者名	担当部署・役職名	お名前	
ご住所	〒 — —		
お電話番号	— —	取引店名	支店

個別面談を希望する企業・時間帯に○をつけてください

	NTT	富士通	富士通 セミコン	JR 東日本	日産 自動車	NHK-ES	産技研
14:20	/	/	/	/	/	/	/
-14:50							
14:50	/	/	/	/	/	/	/
-15:20							
15:20	/	/	/	/	/	/	/
-15:50							
15:50	/	/	/	/	/	/	/
-16:20							
16:20	/	/	/	/	/	/	/
-16:50							
16:50	/	/	/	/	/	/	/
-17:20							
17:20	/	/	/	/	/	/	/
-17:50							

くわしくは窓口へお問い合わせください。

会場地図



- ※ ご記入いただいたお客さまの個人情報は、セミナーの申込に関するお客さまへのご連絡の目的以外には利用いたしません。
- ※ 受講票は発行いたしません。当日は受付にて名刺を一枚申し受けます。
- ※ 申込先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。
- ※ 個別面談の時間帯はご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ 個別面談の決定については、後日ご連絡いたします。

2018年9月3日現在



<https://www.kiraboshibank.co.jp>

K00018319